

# 2024-2030年全球及中国晶圆键合设备行业现状调研及发展格局分析报告

产品名称	2024-2030年全球及中国晶圆键合设备行业现状调研及发展格局分析报告
公司名称	智信中科（北京）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区汤立路218号1层
联系电话	010-84825791 18311257565

## 产品详情

【内容部分省略，可进入网站搜索标题查看全文】

《对接人员》：【杨清清】

《修订日期》：【2024年4月】

《出版机构》：【智信中科研究网】(推荐360搜索!!!)

《报告格式》：【word文本+电子版+定制光盘】

《服务内容》：【提供数据调研分析+一年更新】

《报告价格》：【纸质版6500元 电子版6800元 纸质+电子版7000元 (来电咨询有优惠)】

### 2024-2030年全球及中国晶圆键合设备行业现状调研及发展格局分析报告

2023年全球晶圆键合设备市场规模大约为2.62亿美元，预计2030年将达到4.88亿美元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为7.5%。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2024-2030年的预测数据是基于过去几年的历史发展、观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。

全球晶圆键合设备的核心厂商包括EV Group、SUSS MicroTec和Tokyo Electron等。前三家企业占有约76%

的市场份额。亚太地区是全球大的晶圆键合设备市场，市场份额约为58%，其次是欧洲和北美，市场份额分别为23%和14%。就产品类型而言，全自动是大的细分，占有大约81%的市场份额。就应用来说，MEMS是大的下游领域，约占34%的市场份额。

重点分析全球主要地区晶圆键合设备的产能、销量、收入和增长潜力，历史数据2019-2024年，预测数据2024-2030年。

本文同时着重分析晶圆键合设备行业竞争格局，包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局，重点分析全球主要厂商晶圆键合设备产能、销量、收入、价格和市场份额，全球晶圆键合设备产地分布情况、中国晶圆键合设备进出口情况以及行业并购情况等。

此外针对晶圆键合设备行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。

全球及中国主要厂商包括：

EV Group

SUSS MicroTec

Tokyo Electron

Applied Microengineering

Nidec Machinetool

Ayumi Industry

Shanghai Micro Electronics

U-Precision Tech

Hutem

Canon

Bondtech

TAZMO

Aimechatec

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

全自动

半自动

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

MEMS

先进封装

CIS

其他

本文包含的主要地区和国家：

北美（美国和加拿大）

欧洲（德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家）

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等）

拉美（墨西哥和巴西等）

中东及非洲地区（土耳其和沙特等）

本文正文共12章，各章节主要内容如下：

第1章：报告统计范围、产品细分、下游应用领域，以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等；

第2章：全球市场供需情况、中国地区供需情况，包括主要地区晶圆键合设备产量、销量、收入、价格及市场份额等；

第3章：全球主要地区和国家，晶圆键合设备销量和销售收入，2019-2024，及预测2025到2030；

第4章：行业竞争格局分析，包括全球市场企业排名及市场份额、中国市场企业排名和份额、主要厂商晶圆键合设备销量、收入、价格和市场份额等；

第5章：全球市场不同类型晶圆键合设备销量、收入、价格及份额等；

第6章：全球市场不同应用晶圆键合设备销量、收入、价格及份额等；

第7章：行业发展环境分析，包括政策、增长驱动因素、技术趋势、营销等；

第8章：行业供应链分析，包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业caigou模式、生产模式、销售模式及销售渠道等；

第9章：全球市场晶圆键合设备主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、晶圆键合设备产品规格型号、销量、价格、收入及公司新动态等；

第10章：中国市场晶圆键合设备进出口情况分析；

第11章：中国市场晶圆键合设备主要生产和消费地区分布；

第12章：报告结论。

标题

报告目录

## 1 晶圆键合设备市场概述

### 1.1 晶圆键合设备行业概述及统计范围

### 1.2 按照不同产品类型，晶圆键合设备主要可以分为如下几个类别

#### 1.2.1 全球不同产品类型晶圆键合设备规模增长趋势2019 VS 2023 VS 2030

#### 1.2.2 全自动

#### 1.2.3 半自动

### 1.3 从不同应用，晶圆键合设备主要包括如下几个方面

#### 1.3.1 全球不同应用晶圆键合设备规模增长趋势2019 VS 2023 VS 2030

#### 1.3.2 MEMS

#### 1.3.3 先进封装

#### 1.3.4 CIS

#### 1.3.5 其他

### 1.4 行业发展现状分析

#### 1.4.1 晶圆键合设备行业发展总体概况

#### 1.4.2 晶圆键合设备行业发展主要特点

#### 1.4.3 晶圆键合设备行业发展影响因素

##### 1.4.3.1 晶圆键合设备有利因素

##### 1.4.3.2 晶圆键合设备不利因素

#### 1.4.4 进入行业壁垒

## 2 行业发展现状及前景预测

## 2.1 全球晶圆键合设备供需现状及预测（2019-2030）

### 2.1.1 全球晶圆键合设备产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030）

### 2.1.2 全球晶圆键合设备产量、需求量及发展趋势（2019-2030）

### 2.1.3 全球主要地区晶圆键合设备产量及发展趋势（2019-2030）

## 2.2 中国晶圆键合设备供需现状及预测（2019-2030）

### 2.2.1 中国晶圆键合设备产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030）

### 2.2.2 中国晶圆键合设备产量、市场需求量及发展趋势（2019-2030）

### 2.2.3 中国晶圆键合设备产能和产量占全球的比重

## 2.3 全球晶圆键合设备销量及收入

### 2.3.1 全球市场晶圆键合设备收入（2019-2030）

### 2.3.2 全球市场晶圆键合设备销量（2019-2030）

### 2.3.3 全球市场晶圆键合设备价格趋势（2019-2030）

## 2.4 中国晶圆键合设备销量及收入

### 2.4.1 中国市场晶圆键合设备收入（2019-2030）

### 2.4.2 中国市场晶圆键合设备销量（2019-2030）

### 2.4.3 中国市场晶圆键合设备销量和收入占全球的比重

## 3 全球晶圆键合设备主要地区分析

### 3.1 全球主要地区晶圆键合设备市场规模分析：2019 VS 2023 VS 2030

#### 3.1.1 全球主要地区晶圆键合设备销售收入及市场份额（2019-2024年）

#### 3.1.2 全球主要地区晶圆键合设备销售收入预测（2024-2030）

### 3.2 全球主要地区晶圆键合设备销量分析：2019 VS 2023 VS 2030

#### 3.2.1 全球主要地区晶圆键合设备销量及市场份额（2019-2024年）

#### 3.2.2 全球主要地区晶圆键合设备销量及市场份额预测（2024-2030）

### 3.3 北美（美国和加拿大）

#### 3.3.1 北美（美国和加拿大）晶圆键合设备销量（2019-2030）

3.3.2 北美（美国和加拿大）晶圆键合设备收入（2019-2030）

3.4 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）

3.4.1 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）晶圆键合设备销量（2019-2030）

3.4.2 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）晶圆键合设备收入（2019-2030）

3.5 亚太地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）

3.5.1

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）晶圆键合设备销量（2019-2030）

3.5.2

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）晶圆键合设备收入（2019-2030）

3.6 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）

3.6.1 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）晶圆键合设备销量（2019-2030）

3.6.2 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）晶圆键合设备收入（2019-2030）

3.7 中东及非洲

3.7.1 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）晶圆键合设备销量（2019-2030）

3.7.2 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）晶圆键合设备收入（2019-2030）

4 行业竞争格局

4.1 全球市场竞争格局及占有率分析

4.1.1 全球市场主要厂商晶圆键合设备产能市场份额

4.1.2 全球市场主要厂商晶圆键合设备销量（2019-2024）

4.1.3 全球市场主要厂商晶圆键合设备销售收入（2019-2024）

4.1.4 全球市场主要厂商晶圆键合设备销售价格（2019-2024）

4.1.5 2023年全球主要生产商晶圆键合设备收入排名

4.2 中国市场竞争格局及占有率

4.2.1 中国市场主要厂商晶圆键合设备销量（2019-2024）

4.2.2 中国市场主要厂商晶圆键合设备销售收入（2019-2024）

4.2.3 中国市场主要厂商晶圆键合设备销售价格（2019-2024）

#### 4.2.4 2023年中国主要生产厂商晶圆键合设备收入排名

### 4.3 全球主要厂商晶圆键合设备总部及产地分布

### 4.4 全球主要厂商晶圆键合设备商业化日期

### 4.5 全球主要厂商晶圆键合设备产品类型及应用

### 4.6 晶圆键合设备行业集中度、竞争程度分析

#### 4.6.1 晶圆键合设备行业集中度分析：全球头部厂商份额（Top 5）

#### 4.6.2 全球晶圆键合设备梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额

## 5 不同产品类型晶圆键合设备分析

### 5.1 全球不同产品类型晶圆键合设备销量（2019-2030）

#### 5.1.1 全球不同产品类型晶圆键合设备销量及市场份额（2019-2024）

#### 5.1.2 全球不同产品类型晶圆键合设备销量预测（2024-2030）

### 5.2 全球不同产品类型晶圆键合设备收入（2019-2030）

#### 5.2.1 全球不同产品类型晶圆键合设备收入及市场份额（2019-2024）

#### 5.2.2 全球不同产品类型晶圆键合设备收入预测（2024-2030）

### 5.3 全球不同产品类型晶圆键合设备价格走势（2019-2030）

### 5.4 中国不同产品类型晶圆键合设备销量（2019-2030）

#### 5.4.1 中国不同产品类型晶圆键合设备销量及市场份额（2019-2024）

#### 5.4.2 中国不同产品类型晶圆键合设备销量预测（2024-2030）

### 5.5 中国不同产品类型晶圆键合设备收入（2019-2030）

#### 5.5.1 中国不同产品类型晶圆键合设备收入及市场份额（2019-2024）

#### 5.5.2 中国不同产品类型晶圆键合设备收入预测（2024-2030）

## 6 不同应用晶圆键合设备分析

### 6.1 全球不同应用晶圆键合设备销量（2019-2030）

#### 6.1.1 全球不同应用晶圆键合设备销量及市场份额（2019-2024）

#### 6.1.2 全球不同应用晶圆键合设备销量预测（2024-2030）

## 6.2 全球不同应用晶圆键合设备收入（2019-2030）

### 6.2.1 全球不同应用晶圆键合设备收入及市场份额（2019-2024）

### 6.2.2 全球不同应用晶圆键合设备收入预测（2024-2030）

## 6.3 全球不同应用晶圆键合设备价格走势（2019-2030）

## 6.4 中国不同应用晶圆键合设备销量（2019-2030）

### 6.4.1 中国不同应用晶圆键合设备销量及市场份额（2019-2024）

### 6.4.2 中国不同应用晶圆键合设备销量预测（2024-2030）

## 6.5 中国不同应用晶圆键合设备收入（2019-2030）

### 6.5.1 中国不同应用晶圆键合设备收入及市场份额（2019-2024）

### 6.5.2 中国不同应用晶圆键合设备收入预测（2024-2030）

## 7 行业发展环境分析

### 7.1 晶圆键合设备行业发展趋势

### 7.2 晶圆键合设备行业主要驱动因素

### 7.3 晶圆键合设备中guoqi业SWOT分析

### 7.4 中国晶圆键合设备行业政策环境分析

#### 7.4.1 行业主管部门及监管体制

#### 7.4.2 行业相关政策动向

#### 7.4.3 行业相关规划

## 8 行业供应链分析

### 8.1 晶圆键合设备行业产业链简介

#### 8.1.1 晶圆键合设备行业供应链分析

#### 8.1.2 晶圆键合设备主要原料及供应情况

#### 8.1.3 晶圆键合设备行业主要下游客户

### 8.2 晶圆键合设备行业caigou模式

### 8.3 晶圆键合设备行业生产模式



## 8.4 晶圆键合设备行业销售模式及销售渠道

# 9 全球市场主要晶圆键合设备厂商简介

## 9.1 EV Group

9.1.1 EV Group基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.1.2 EV Group 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.1.3 EV Group 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.1.4 EV Group公司简介及主要业务

9.1.5 EV Group企业新动态

## 9.2 SUSS MicroTec

9.2.1 SUSS MicroTec基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.2.2 SUSS MicroTec 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.2.3 SUSS MicroTec 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.2.4 SUSS MicroTec公司简介及主要业务

9.2.5 SUSS MicroTec企业新动态

## 9.3 Tokyo Electron

9.3.1 Tokyo Electron基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.3.2 Tokyo Electron 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.3.3 Tokyo Electron 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.3.4 Tokyo Electron公司简介及主要业务

9.3.5 Tokyo Electron企业新动态

## 9.4 Applied Microengineering

9.4.1 Applied Microengineering基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.4.2 Applied Microengineering 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.4.3 Applied Microengineering 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.4.4 Applied Microengineering公司简介及主要业务

#### 9.4.5 Applied Microengineering企业新动态

### 9.5 Nidec Machinetool

#### 9.5.1 Nidec Machinetool基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

#### 9.5.2 Nidec Machinetool 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

#### 9.5.3 Nidec Machinetool 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

#### 9.5.4 Nidec Machinetool公司简介及主要业务

#### 9.5.5 Nidec Machinetool企业新动态

### 9.6 Ayumi Industry

#### 9.6.1 Ayumi Industry基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

#### 9.6.2 Ayumi Industry 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

#### 9.6.3 Ayumi Industry 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

#### 9.6.4 Ayumi Industry公司简介及主要业务

#### 9.6.5 Ayumi Industry企业新动态

### 9.7 Shanghai Micro Electronics

#### 9.7.1 Shanghai Micro Electronics基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

#### 9.7.2 Shanghai Micro Electronics 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

#### 9.7.3 Shanghai Micro Electronics 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

#### 9.7.4 Shanghai Micro Electronics公司简介及主要业务

#### 9.7.5 Shanghai Micro Electronics企业新动态

### 9.8 U-Precision Tech

#### 9.8.1 U-Precision Tech基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

#### 9.8.2 U-Precision Tech 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

#### 9.8.3 U-Precision Tech 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

#### 9.8.4 U-Precision Tech公司简介及主要业务

#### 9.8.5 U-Precision Tech企业新动态

## 9.9 Hutem

9.9.1 Hutem基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.9.2 Hutem 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.9.3 Hutem 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.9.4 Hutem公司简介及主要业务

9.9.5 Hutem企业新动态

## 9.10 Canon

9.10.1 Canon基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.10.2 Canon 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.10.3 Canon 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.10.4 Canon公司简介及主要业务

9.10.5 Canon企业新动态

## 9.11 Bondtech

9.11.1 Bondtech基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.11.2 Bondtech 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.11.3 Bondtech 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.11.4 Bondtech公司简介及主要业务

9.11.5 Bondtech企业新动态

## 9.12 TAZMO

9.12.1 TAZMO基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.12.2 TAZMO 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.12.3 TAZMO 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.12.4 TAZMO公司简介及主要业务

9.12.5 TAZMO企业新动态

## 9.13 Aimechatec

9.13.1 Aimechatec基本信息、晶圆键合设备生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.13.2 Aimechatec 晶圆键合设备产品规格、参数及市场应用

9.13.3 Aimechatec 晶圆键合设备销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.13.4 Aimechatec公司简介及主要业务

9.13.5 Aimechatec企业新动态

10 中国市场晶圆键合设备产量、销量、进出口分析及未来趋势

10.1 中国市场晶圆键合设备产量、销量、进出口分析及未来趋势（2019-2030）

10.2 中国市场晶圆键合设备进出口贸易趋势

10.3 中国市场晶圆键合设备主要进口来源

10.4 中国市场晶圆键合设备主要出口目的地

11 中国市场晶圆键合设备主要地区分布

11.1 中国晶圆键合设备生产地区分布

11.2 中国晶圆键合设备消费地区分布

12 研究成果及结论

13 附录

13.1 研究方法

13.2 数据来源

13.2.1 二手信息来源

13.2.2 一手信息来源

13.3 数据交互验证

13.4 免责声明

标题

报告图表

表格目录

- 表 1：全球不同产品类型晶圆键合设备规模增长趋势2019 VS 2023 VS 2030（百万美元）
- 表 2：全球不同应用规模增长趋势2019 VS 2023 VS 2030（百万美元）
- 表 3：晶圆键合设备行业发展主要特点
- 表 4：晶圆键合设备行业发展有利因素分析
- 表 5：晶圆键合设备行业发展不利因素分析
- 表 6：进入晶圆键合设备行业壁垒
- 表 7：全球主要地区晶圆键合设备产量（台）：2019 VS 2023 VS 2030
- 表 8：全球主要地区晶圆键合设备产量（2019-2024）&（台）
- 表 9：全球主要地区晶圆键合设备产量（2024-2030）&（台）
- 表 10：全球主要地区晶圆键合设备销售收入（百万美元）：2019 VS 2023 VS 2030
- 表 11：全球主要地区晶圆键合设备销售收入（2019-2024）&（百万美元）
- 表 12：全球主要地区晶圆键合设备销售收入市场份额（2019-2024）
- 表 13：全球主要地区晶圆键合设备收入（2024-2030）&（百万美元）
- 表 14：全球主要地区晶圆键合设备收入市场份额（2024-2030）